

第八届电子产品可靠性与质量管理学术年会

会议通知

一、会议信息

“第八届电子产品可靠性与质量管理学术年会”将于 2026 年 9 月 20 日至 23 日在湖北省武汉市召开。本届学术年会由四川省电子学会电子产品可靠性与质量管理专业委员会主办。会议将针对高密度集成电磁兼容设计与评估、先进热管理、先进封装跨尺度建模、老化退化诊断与寿命预测、多物理协同仿真与不确定性量化、可靠性理论与工程实践、元器件可靠性等领域的科学、技术和工程问题，交流新理论、新技术、新方法、新经验、新产品。大会根据不同主题分为一个主会场和四个分会场（高密度集成电磁兼容设计与先进热管理、先进封装跨尺度建模与损伤预测、高可靠电子集成老化退化诊断与寿命预测、可靠性理论与工程实践及元器件可靠性），会议议程包含特邀报告、专题报告等环节。

热诚欢迎各位专家、学者参会！

会议时间：2026 年 9 月 20 日至 9 月 23 日。9 月 20 日报到，9 月 21 日、22 日正式会议，9 月 23 日返程。

会议地点：武汉市，雄楚国际大酒店

指导单位：四川省电子学会

主办单位：四川省电子学会电子产品可靠性与质量管理专业委员会

承办单位：华中科技大学

协办单位：电子元器件可靠性技术全国重点实验室

西南科技大学复杂环境装备可靠性研究中心

支持媒体：《太赫兹科学与电子信息学报》

《质量与可靠性》

二、主要参会专家

姓名	单位	职务/职称
罗小兵	华中科技大学	院长/教授
任立明	中国航天标准化与产品保证研究院	院长/研究员
吴国强	武汉大学	副院长/教授
张万里	电子科技大学	副院长/教授
魏兴昌	浙江大学	副主任/教授
乔吉超	西北工业大学	副院长/教授
陈学锋	中国科学院上海硅酸盐研究所	研究员
高志鹏	901 所	副主任/研究员
朱文辉	中南大学	教授/千人计划
吴永佳	武汉理工大学	副院长/教授
代岩伟	北京工业大学	教授/优青

姓名	单位	职务/职称
黄志勇	四川大学	教授
雷志锋	工业和信息化部电子第五研究所	正高级工程师
杨少华	工业和信息化部电子第五研究所	正高级工程师
袁超	武汉大学	教授
唐旻	上海交通大学	教授
曾大文	华中科技大学	教授
米金华	电子科技大学	教授
赵华鹏	电子科技大学	教授
锁斌	西南科技大学	教授
撒子成	哈尔滨工业大学	副教授
蔡金宝	工业和信息化部电子第五研究所	高级工程师
钟毅	厦门大学	副教授
苏国东	杭州电子科技大学	副教授
田茹玉	哈尔滨工业大学	副教授
冯佳运	哈尔滨工业大学	副教授

姓名	单位	职务/职称
李唯	南京航空航天大学	副教授
张驰	北京大学	副研究员
李望云	西南交通大学	副教授
文娇	北京航空航天大学	副教授
谢斌	华中科技大学	副教授
王伦滔	北京科技大学	副教授
李众	北京科技大学	副教授

三、会议议程

9月20日	16:00—20:00	报到注册、会议费收取、会议资料发放
9月21日	上午	主会场：开幕式、特邀报告
	下午	主会场：特邀报告
9月22日	上午	分会场：专题报告
	下午	分会场：专题报告/交流报告 主会场：闭幕式
9月23日	全天	返程

四、会议注册费及缴费方式

会议注册费：RMB 2000 元/人，外邀专家及在校学生不收会议注册费。

缴费方式：

1) 9 月 20 日前银行对公转账，报到时向会务组出示转账凭据；

转账信息：

户名：四川省电子学会

开户行：工商银行四川省成都市红星中路支行

帐号：4402 2590 0900 8907 385

汇款时请务必备注：“第八届可靠性年会+姓名”。

2) 现场扫二维码缴费。

开会议注册费发票说明：会议注册费发票在会后由四川省电子学会开具增值税普通/专用发票（电子发票通过邮箱或微信发送），内容是“会议费”，请务必提供正确的开票信息。

五、参会回执

请通过微信小程序反馈参会回执，以便会务组为您安排住宿。

六、会议材料提交

可发送到邮箱 20022788@163.com, 也可现场用 U 盘拷贝。

七、联系方式

李甬 0816-2492894, 18784052132

张珞斌 0816-2492894, 19522260086

文晓琨 0816-2492894, 15528256081

八、住宿

雄楚国际大酒店，地址：洪山区雄楚大道 335 号，前台电话：
027-87388888（由会务组统一预留房间）。

住宿费自理，酒店协议价：标间 350 元/间/天。

有您的参加，会议将会更精彩！

四川省电子学会电子产品可靠性与质量管理专业委员会

2026 年 9 月 10 日

